

Petek, 15. maj 2026

Pozdravljeni,

tudi v tem tednu vam pošiljamo izbrane informacije in novosti s področja čipov in polprevodniških tehnologij.

Novosti KC Čip.si:

Najava strokovnega tečaja:

- **High Level FPGA design**

KC Čip.si najavlja prvo izvedbo tri-dnevnega tečaja "**High Level FPGA design**" za strokovnjake s podjetij in vse ostale zainteresirane. Na tečaju bo predstavljena sinteza digitalnih vezij na višjem nivoju (HLS) ter optimizacijo algoritmov, zapisanih v jeziku C/C++.

Na tečaju bo obravnavan opis digitalnih vezij v programskih jezikih, strojno-specifične knjižnice in načrtovalske tehnike. Za praktične eksperimente se bodo uporabljali razvojno orodje AMD Vitis HLS ter razvojne plošče AMD (Xilinx).

Datum izvedbe tečaja:

1.6. - 3.6.2026, 3-dnevni tečaj (skupaj 24 ur)

Izvajalec:

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Ljubljana

Tečaj je brezplačen, mesta so omejena (s prijavo pohitite). Več informacij o tečaju najdete na [povezavi](#).

Opomnik na ponedeljkov webinar:

- **Webinar: Leveraging the PIC tapeout value chain through the Luceda Photonics Design Platform**

18.05.2026, 9:00 – 11:00, on-line, brezplačno

Webinar obravnava izzive načrtovanja fotonških čipov in njihovo uporabo v industriji.

Podaljšani rok za prijavo na webinar je danes do polnoči [povezava](#).

Študijske aktivnosti:

- **Povezovanje študentov in industrije:**

V sklopu študija 2. letnika univerzitetnega programa elektronike na Fakulteti za elektrotehniko, UL, pri predmetu prof. dr. Benjamina Lipovška

»Polprevodniška elektronika« se bo v torek, 19.5.2026, predavanju priključili

predstavnik industrije.

Tokratni gost in predavatelj bo dr. Nejc Suhadolnik, načrtovalec integriranih vezji, s podjetja STMicroelectronics d.o.o., ki bo študentom predstavil podjetje, polprevodniške tehnologije s poudarkom na FD-SOI (Fully Depleted – Silicon-On-Insulator) ter opisal vsakdanjik in izzive njegovega poklica.

Razpisi:

- **Zadnji poziv: [Open Horizons project - Final Call for funding of women-led start-ups](#)**

Prijavni rok: **19.5.2026**

Open Horizons, pobuda programa Horizon Europe, je objavila tretji in zadnji odprti razpis za **ženske vodene evropske deep-tech startupe v zgodnji fazi razvoja**. Program izbranim podjetjem ponuja podporo pri rasti, investicijah in razvoju inovacij.

Razpis zajema področja umetne inteligence, naprednih materialov, energetike, logistike in drugih prebojnih tehnologij, kjer lahko KC Čip.si s strokovnim znanjem, usposabljanji, dostopom do infrastrukture ter vzpostavljeno mrežo partnerjev pomembno pripomore k razvoju idej in prehodu podjetij iz start-up v scale-up fazo.

Vabljeni k [prijavi](#).

- **Razpis: [FAMES Open Access Call 2026](#)**

FAMES pilotna linija evropskim deležnikom iz industrije, raziskav in akademskega okolja omogoča dostop do naprednih polprevodniških tehnologij, načrtovanja in testiranja čipov ter demonstratorjev in proizvodnih zmogljivosti.

Razpis zajema odprti dostop do naslednje tehnologije:

- FD-SOI 10nm Pathfinding PDK
- 15 GHz LiNbO3 BAW filters
- 7-15 GHz AlN/ScAlN RF filters
- PCM RF switch demonstrators in
- PMIC options: Magnetics on Silicon

Če želite dostop do njih, [oddajte obrazec](#) za uporabniško zahtevo v okviru odprtega dostopa.

Dogodki:

- **Webinar: [Building the Future of Chips: Technology Offers & Collaboration Pathways with NanoIC Pilot Line and FC3 Chips Competence Center](#)**

9.6.2026, 10:00-11:00 h, on-line

Na webinarju bo ponovno predstavljena pilotna linija [NanoIC](#) in belgijski kompetenčni center [FC3 Chips](#). Poudarek bo na dostopu do znanja, storitev ter pospešitvi prehoda od raziskav do industrijske uporabe v Evropi.

Prijave na dogodek [tukaj](#).

- **Konferenca: [European Semiconductor Collaborations Days](#)**

4.6. - 5.6. 2026, Budimpešta, Madžarska

Dogodek vključuje predstavitve madžarskih MSP, industrije, konzorcija madžarskega kompetenčnega centra za čipe HCHiP ter evropskih partnerjev, z možnostmi za nova sodelovanja.

Udeležba je brezplačna, registrirate se lahko [tukaj](#).

- **Poletna šola: [Infineon Austria SummerSchool 2026](#)**

14.9. -19.9. 2026, 8:00 - 14:00, Beljak, Avstrija

Vabljeni, da se udeležite mednarodnega strokovnega dogodka, ki je namenjen raziskovalcem, študentom in vsem, ki jih zanima razvoj sodobnih tehnologij s poudarkom na ionski implantaciji in toplotne obdelave (ang. Ion implantation & Annealing)
Registracija do: 15. 6.2026 na [povezavi](#).

- **Poziv k oddaji prispevkov: [SEMICON Europa | Call for Abstracts](#)**
SEMI spodbuja strokovnjake, da se aktivno udeležijo dogodka SEMICON EUROPA 2026 z oddajo svojega prispevka v okviru glavne teme sejma "Europe's Next Era: Navigating the Perfect Storm".
Rok za oddajo prispevkov: 1.7.2026
Konferenca: 10.-13.11.2026, München, Nemčija

Ostale novice

- **[EU Chips Ecosystem Tracker](#)**
CHIPDIPLO je zagnal **EU Chips Ecosystem Tracker**, prvo javno dostopno orodje, ki na enem mestu prikazuje več kot 2.500 evropskih akterjev v polprevodniški verigi ter ključne pobude EU za krepitev sektorja, s čimer podpira boljše razumevanje industrije med državami članicami in razvoj evropskih partnerstev.
- **[Japanese chemical giant JSR expands to Taiwan for EUV photoresist production near TSMC](#)**
JSE obvladuje četrtno svetovnega trga fotoresistov, širi svoje delovanje na Tajvanu z vzpostavitvijo proizvodnje EUV fotoresista v neposredni bližini TSMC, s čimer krepi dobavno verigo za napredno litografijo in podpira razvoj najnovejših polprevodniških tehnologij.

Želimo vam uspešen zaključek tedna,
vaš KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran (v izdelavi): <https://cc-chip.si/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljene na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)

